



PIDG

TE 内部编号 6-1377174-2

PIDG, PCB Terminals, Tab, PCB Terminal Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], PCB Terminal Mating Tab Thickness .032 in [.81 mm], Screw, Tin, Stud Mount

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 端子端接方法: 螺丝

PCB 端子电镀材料: 锡

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

螺钉孔	是
端子角度	45°

主体特性

PCB 端子电镀材料	锡
------------	---

接触件特性

PCB 端子的端子类型	公端
端子尺寸	.25
PCB 端子的端子方向	45 弯头

端接特性

PCB 端子端接方法	螺丝
------------	----

尺寸

螺钉直径	4 mm[.157 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]



PCB 端子对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
--------------	-----------------

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

包装特性

封装数量	50
PCB 端子包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

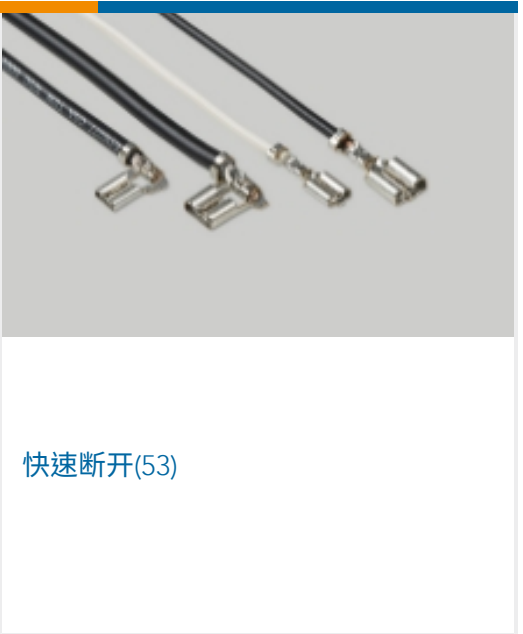
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | PIDG



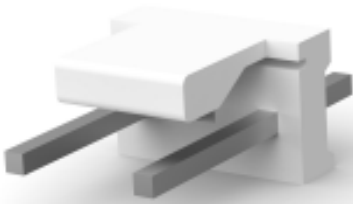
客户还购买了







TE 产品编号1825013-6
MRD10CSTR04=7MM ROT DIP, BCD
COMP



TE 产品编号644712-1
03P MTA156 HDR ASSY STR W/O#2



TE 产品编号1625888-4
2W STD M/OX 5% 430R

文档

产品图纸

SMP 0-0181949-1

英文版本

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本